Filing date: September 29, 2003
Darryl Mexic 202-663-7909

2 o [2 ·

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月30日

出願番号

Application Number:

特願2002-287631

[ST.10/C]:

[JP2002-287631]

出 願 人

Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

2003年 4月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

P27160J

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

G02B 26/08

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

石川 弘美

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】

100073184

【弁理士】

【氏名又は名称】

柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】

100090468

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐久間 剛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008969

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9814441

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 照射された光を各々制御信号に応じて変調する多数の画素部が2次元状に配列されてなる空間光変調素子と、

この空間光変調素子に光を照射する光源と、

前記空間光変調素子で変調された光の光路に配置された第1の結像光学系と、

前記空間光変調素子の各画素部にそれぞれ対応するマイクロレンズがアレイ状 に配されてなり、前記第1の結像光学系による結像面の近傍に配置されたマイク ロレンズアレイと、

このマイクロレンズアレイを通過した光の光路に配置されて、前記変調された 光による像を所定の面上に結像する第2の結像光学系とを備えてなる画像形成装 置において、

前記第1および第2の結像光学系が、それぞれ1倍を超える倍率で像を結ぶ拡大結像光学系とされていることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は画像形成装置、特に詳細には、空間光変調素子で変調された光を結像 光学系に通して、この光による像を所定の面上に結像させる画像形成装置に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、上記のように、空間光変調素子で変調された光を結像光学系に通して、この光による像を所定の面上に結像させる画像形成装置が公知となっている。この種の画像形成装置は、変調された光が結ぶ像を感光材料上に投影して画像露光する装置や、変調された光が結ぶ像をスクリーンに投影して画像表示する装置等を構成するために広く適用されている。この種の画像形成装置は、基本的に、照射された光を各々制御信号に応じて変調する多数の画素部が2次元状に配列され

てなる空間光変調素子と、この空間光変調素子に光を照射する光源と、前記空間 光変調素子により変調された光による像を結像する結像光学系とを備えてなるも のである。

[0003]

なお、非特許文献1および本出願人による特願2002-149886号明細書には、上記基本的構成を有して露光装置として形成された画像形成装置の例が示されている。

[0004]

ところで上述のような画像形成装置においては、感光材料やスクリーン上に投影する画像を拡大したいという要求が伴うことも多く、その場合には、結像光学系として拡大結像光学系が用いられる。そのようにする際、空間光変調素子を経た光をただ拡大結像光学系に通しただけでは、空間光変調素子の各画素部からの光束が拡大して、投影された画像において画素サイズが大きくなり、画像の鮮鋭度が低下してしまう。

[0005]

そこで、上記特願2002-149886号明細書にも示されるように、空間 光変調素子で変調された光の光路に第1の結像光学系を配し、この結像光学系に よる結像面には空間光変調素子の各画素部にそれぞれ対応するマイクロレンズが アレイ状に配されてなるマイクロレンズアレイを配置し、そしてこのマイクロレ ンズアレイを通過した光の光路には、変調された光による像を感光材料やスクリ ーン上に結像する第2の結像光学系を配置して、これら第1および第2の結像光 学系によって像を拡大投影することが考えられている。この構成においては、感 光材料やスクリーン上に投影される画像のサイズは拡大される一方、空間光変調 素子の各画素部からの光はマイクロレンズアレイの各マイクロレンズによって集 光されるので、投影画像における画素サイズ(スポットサイズ)は絞られて小さ く保たれるので、画像の鮮鋭度も高く保つことができる。

[0006]

なお特許文献1には、上記のように空間光変調素子とマイクロレンズアレイと を組み合わせた構成が開示されているが、ここでは画像の拡大については考慮さ れていない。

[0007]

【特許文献1】

特開2001-305663号公報

[0008]

【非特許文献1】

石川明人"マスクレス露光による開発短縮と量産適用化"、「エレクロトニクス 実装技術」、株式会社技術調査会、Vol.18、No.6、2002年、p.74-79

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

ここで、上記のように第1および第2の結像光学系とマイクロレンズアレイと を組み合わせた構成においては、第1および第2の結像光学系によって大きな拡 大率を実現しようとするとき、各結像光学系の倍率の設定に応じて、問題が生じ ることもある。

[0010]

すなわち、第2の結像光学系は等倍結像光学系とし、第1の結像光学系で高倍率を実現しようとすると、レンズ性能(歪曲特性)が悪くなり、画像形成装置の消光比が悪くなるという問題を招く。すなわち、マイクロレンズアレイの各マイクロレンズには、空間光変調素子の各画素部からの光がそれぞれ独立して入射しなければならないが、第1の結像光学系の歪曲特性が悪いと、マイクロレンズアレイのあるマイクロレンズに対して、それが対応する空間光変調素子の画素部のみならず、その隣接の画素部からの光も一部入射するようになり、消光比が大きく低下してしまう。

[0011]

その反対に、第1の結像光学系は等倍結像光学系とし、第2の結像光学系で高 倍率を実現しようとすると、第2の結像光学系が高倍率である分、マイクロレン ズの集光位置でのビーム径を非常に小さくする必要があり、そのため結像光学系 全体が誤差に敏感で設計が難しいものになる。

[0012]

本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、前述したように第1および第2の結像光学系とマイクロレンズアレイとを組み合わせてなる拡大結像光学系を備えた画像形成装置において、結像光学系の歪曲収差による消光比低下を防止し、また結像光学系の設計を容易化することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明による画像形成装置は、前述したように、

照射された光を各々制御信号に応じて変調する多数の画素部が2次元状に配列 されてなる空間光変調素子と、

この空間光変調素子に光を照射する光源と、

前記空間光変調素子で変調された光の光路に配置された第1の結像光学系と、

前記空間光変調素子の各画素部にそれぞれ対応するマイクロレンズがアレイ状 に配されてなり、前記第1の結像光学系による結像面に配置されたマイクロレン ズアレイと、

このマイクロレンズアレイを通過した光の光路に配置されて、前記変調された 光による像を所定の面上に結像する第2の結像光学系とを備えてなる画像形成装 置において、

第1および第2の結像光学系が、それぞれ1倍を超える倍率で像を結ぶ拡大結 像光学系とされていることを特徴とするものである。

[0014]

【発明の効果】

本発明による画像形成装置は、第1および第2の結像光学系をともに拡大結像 光学系として、それらの両結像光学系の倍率の掛け合わせによって所望の拡大率 を得るようにしたので、第1および第2の結像光学系のそれぞれの拡大率は比較 的小さく設定できるものとなる。したがって、第1の結像光学系を特に高倍率に する場合に生じる歪曲特性の悪化を防止して、高い消光比を実現できるようにな る。また反対に、第2の結像光学系を特に高倍率にする場合に生じる問題を無く して、結像光学系の設計を容易にすることができる。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。

[0016]

なお以下では、本発明の画像形成装置の一実施の形態として形成された画像露 光装置について説明する。

[0017]

「露光装置の構成]

本例の露光装置は、図1に示すように、シート状の感光材料150を表面に吸着して保持する平板状のステージ152を備えている。4本の脚部154に支持された厚い板状の設置台156の上面には、ステージ移動方向に沿って延びた2本のガイド158が設置されている。ステージ152は、その長手方向がステージ移動方向を向くように配置されると共に、ガイド158によって往復移動可能に支持されている。なお、この露光装置には、ステージ152をガイド158に沿って駆動するための図示しない駆動装置が設けられている。

[0018]

設置台156の中央部には、ステージ152の移動経路を跨ぐようにコ字状のゲート160が設けられている。コ字状のゲート160の端部の各々は、設置台156の両側面に固定されている。このゲート160を挟んで一方の側にはスキャナ162が設けられ、他方の側には感光材料150の先端及び後端を検知する複数(例えば、2個)の検知センサ164が設けられている。スキャナ162及び検知センサ164はゲート160に各々取り付けられて、ステージ152の移動経路の上方に固定配置されている。なお、スキャナ162及び検知センサ164は、これらを制御する図示しないコントローラに接続されている。

[0019]

スキャナ162は、図2及び図3(B)に示すように、m行n列(例えば、3行5列)の略マトリックス状に配列された複数(例えば、14個)の露光ヘッド166を備えている。この例では、感光材料150の幅との関係で、3行目には4個の露光ヘッド166を配置した。なお、m行目のn列目に配列された個々の露光ヘッドを示す場合は、露光ヘッド166mmと表記する。

[0020]

露光ヘッド166による露光エリア168は、副走査方向を短辺とする矩形状である。従って、ステージ152の移動に伴い、感光材料150には露光ヘッド166毎に帯状の露光済み領域170が形成される。なお、m行目のn列目に配列された個々の露光ヘッドによる露光エリアを示す場合は、露光エリア168mnと表記する。

[0021]

また、図3(A)及び(B)に示すように、帯状の露光済み領域 170 が副走査方向と直交する方向に隙間無く並ぶように、ライン状に配列された各行の露光 ヘッドの各々は、配列方向に所定間隔(露光エリアの長辺の自然数倍、本例では 2倍)ずらして配置されている。このため、1行目の露光エリア 168_{11} と露光 エリア 168_{12} との間の露光できない部分は、2行目の露光エリア 168_{21} と3 行目の露光エリア 168_{31} とにより露光することができる。

[0022]

露光ヘッド166₁₁~166_{mn}各々は、図4、図5に示すように、入射された 光ビームを画像データに応じて各画素毎に変調する空間光変調素子として、デジ タル・マイクロミラー・デバイス(DMD)50を備えている。このDMD50 は、データ処理部とミラー駆動制御部とを備えた図示しないコントローラに接続 されている。このコントローラのデータ処理部では、入力された画像データに基 づいて、各露光ヘッド166毎にDMD50の制御すべき領域内の各マイクロミ ラーを駆動制御する制御信号を生成する。なお、制御すべき領域については後述 する。また、ミラー駆動制御部では、画像データ処理部で生成した制御信号に基 づいて、各露光ヘッド166毎にDMD50の各マイクロミラーの反射面の角度 を制御する。なお、反射面の角度の制御に付いては後述する。

[0023]

DMD50の光入射側には、光ファイバの出射端部(発光点)が露光エリア168の長辺方向と対応する方向に沿って一列に配列されたレーザ出射部を備えたファイバアレイ光源66、ファイバアレイ光源66から出射されたレーザ光を補正してDMD上に集光させるレンズ系67、レンズ系67を透過したレーザ光を

DMD50に向けて反射するミラー69がこの順に配置されている。なお図4では、レンズ系67を概略的に示してある。

[0024]

上記レンズ系67は、図5に詳しく示すように、ファイバアレイ光源66から出射したレーザ光を平行光化するコリメーターレンズ71、このコリメーターレンズ71を通過した光の光路に挿入されたマイクロフライアイレンズ72、このマイクロフライアイレンズ72と向かい合う状態に配設された別のマイクロフライアイレンズ73、およびこのマイクロフライアイレンズ73の前方つまりミラー69側に配置されたフィールドレンズ74から構成されている。マイクロフライアイレンズ72および73は、微小レンズセルが縦横に多数配置されてなるものであり、それらの微小レンズセルの各々を通過した光がそれぞれDMD50に互いに重なる状態で入射するので、該DMD50を照射する光の光量分布が均一化される。

[0025]

上記レンズ系 6 7 から出射した光はミラー 6 9 で反射し、TIRプリズム (全反射) プリズム 7 0 を介して DMD 5 0 に照射される。なお図 4 では、このTIRプリズム 7 0 は省略してある。

[0026]

(

また、DMD50の光反射側には、DMD50で反射されたレーザ光を感光材料150の走査面(被露光面)56上に結像する結像光学系51が配置されている。この結像光学系51は、図4では概略的に示してあるが、図5に詳細を示すように、レンズ系52,54からなる第1結像光学系と、レンズ系57,58からなる第2結像光学系と、これらの結像光学系の間に挿入されたマイクロレンズアレイ55と、アパーチャアレイ59とから構成されている。上記のマイクロレンズアレイ55は、DMD50の各画素に対応する多数のマイクロレンズ55aが配置されてなるものである。またアパーチャアレイ59は、マイクロレンズアレイ55の各マイクロレンズ55aに対応する多数のアパーチャ59aが形成されてなるものである。

[0027]

DMD50は、図6に示すように、SRAMセル(メモリセル)60上に、微小ミラー(マイクロミラー)62が支柱により支持されて配置されたものであり、画素(ピクセル)を構成する多数の(例えば、1024個×756個)の微小ミラーを格子状に配列して構成されたミラーデバイスである。各ピクセルには、最上部に支柱に支えられたマイクロミラー62が設けられており、マイクロミラー62の表面にはアルミニウム等の反射率の高い材料が蒸着されている。なお、マイクロミラー62の反射率は90%以上である。また、マイクロミラー62の直下には、ヒンジ及びヨークを含む支柱を介して通常の半導体メモリの製造ラインで製造されるシリコンゲートのCMOSのSRAMセル60が配置されており、全体はモノリシック(一体型)に構成されている。

[0028]

DMD 5 0 の S R A M セル 6 0 に デジタル信号が書き込まれると、支柱に支えられたマイクロミラー 6 2 が、対角線を中心として DMD 5 0 が配置された基板側に対して $\pm \alpha$ 度 (例えば ± 1 0 度) の範囲で傾けられる。図 7 (A) は、マイクロミラー 6 2 がオン状態である $+ \alpha$ 度に傾いた状態を示し、図 7 (B) は、マイクロミラー 6 2 がオフ状態である $- \alpha$ 度に傾いた状態を示す。従って、画像信号に応じて、DMD 5 0 の各ピクセルにおけるマイクロミラー 6 2 の傾きを、図6 に示すように制御することによって、DMD 5 0 に入射された光はそれぞれのマイクロミラー 6 2 の傾き方向へ反射される。

[0029]

なお、図6には、DMD50の一部を拡大し、マイクロミラー62が $+\alpha$ 度又は $-\alpha$ 度に制御されている状態の一例を示す。それぞれのマイクロミラー62のオンオフ制御は、DMD50に接続された図示しないコントローラによって行われる。なお、オフ状態のマイクロミラー62により光ビームが反射される方向には、光吸収体(図示せず)が配置されている。

[0030]

また、DMD 5 0 は、その短辺が副走査方向と所定角度 θ (例えば、 $1^{\circ}\sim 5^{\circ}$) を成すように僅かに傾斜させて配置するのが好ましい。図 8 (A) はDMD 5 0 を傾斜させない場合の各マイクロミラーによる反射光像(露光ビーム) 5 3

の走査軌跡を示し、図8 (B) はDMD 5 0 を傾斜させた場合の露光ビーム 5 3 の走査軌跡を示している。

[0031]

DMD50には、長手方向にマイクロミラーが多数個(例えば1024個)配列されたマイクロミラー列が、短手方向に多数組(例えば756組)配列されているが、図8(B)に示すように、DMD50を傾斜させることにより、各マイクロミラーによる露光ビーム53の走査軌跡(走査線)のピッチ P_1 が、DMD50を傾斜させない場合の走査線のピッチ P_2 より狭くなり、解像度を大幅に向上させることができる。一方、DMD50の傾斜角は微小であるので、DMD50を傾斜させた場合の走査幅 W_2 と、DMD50を傾斜させない場合の走査幅 W_1 とは略同一である。

[0032]

また、異なるマイクロミラー列により同じ走査線上が重ねて露光(多重露光) されることになる。このように、多重露光されることで、露光位置の微少量をコ ントロールすることができ、高精細な露光を実現することができる。また、主走 査方向に配列された複数の露光ヘッドの間のつなぎ目を微少量の露光位置制御に より段差無くつなぐことができる。

[0033]

なお、DMD50を傾斜させる代わりに、各マイクロミラー列を副走査方向と 直交する方向に所定間隔ずらして千鳥状に配置しても、同様の効果を得ることが できる。

[0034]

ファイバアレイ光源66は、図9(A)に示すように、複数(例えば、6個)のレーザモジュール64を備えており、各レーザモジュール64には、マルチモード光ファイバ30の一端が結合されている。マルチモード光ファイバ30の他端には、コア径がマルチモード光ファイバ30と同一で且つクラッド径がマルチモード光ファイバ30より小さい光ファイバ31が結合され、図9(C)に示すように、光ファイバ31の出射端部(発光点)が副走査方向と直交する主走査方向に沿って1列に配列されてレーザ出射部68が構成されている。なお、図9(

D) に示すように、発光点を主走査方向に沿って2列に配列することもできる。

[0035]

光ファイバ31の出射端部は、図9(B)に示すように、表面が平坦な2枚の支持板65に挟み込まれて固定されている。また、光ファイバ31の光出射側には、光ファイバ31の端面を保護するために、ガラス等の透明な保護板63が配置されている。保護板63は、光ファイバ31の端面と密着させて配置してもよく、光ファイバ31の端面が密封されるように配置してもよい。光ファイバ31の出射端部は、光密度が高く集塵し易く劣化し易いが、保護板63を配置することにより端面への塵埃の付着を防止することができると共に劣化を遅らせることができる。

[0036]

この例では、クラッド径が小さい光ファイバ31の出射端を隙間無く1列に配列するために、クラッド径が大きい部分で隣接する2本のマルチモード光ファイバ30の間にマルチモード光ファイバ30を積み重ね、積み重ねられたマルチモード光ファイバ30に結合された光ファイバ31の出射端が、クラッド径が大きい部分で隣接する2本のマルチモード光ファイバ30に結合された光ファイバ31の2つの出射端の間に挟まれるように配列されている。

[0037]

この光ファイバは、図10に示すように、クラッド径が大きいマルチモード光ファイバ30のレーザ光出射側の先端部分に小径部分30cが形成され、この小径部分30cに、長さ1~30cmのクラッド径が小さい光ファイバ31が同軸的に結合することにより得ることができる。2本の光ファイバは、光ファイバ31の入射端面が、マルチモード光ファイバ30の出射端面に、両光ファイバの中心軸が一致するように融着されて結合されている。上述した通り、光ファイバ31のコア31aの径は、マルチモード光ファイバ30のコア30aの径と同じ大きさである。

[0038]

また、長さが短くクラッド径が大きい光ファイバにクラッド径が小さい光ファイバを融着させた短尺光ファイバを、フェルールや光コネクタ等を介してマルチ

モード光ファイバ30の出射端に結合してもよい。コネクタ等を用いて着脱可能に結合することで、クラッド径が小さい光ファイバが破損した場合等に先端部分の交換が容易になり、露光ヘッドのメンテナンスに要するコストを低減できる。なお、以下では、光ファイバ31を、マルチモード光ファイバ30の出射端部と称する場合がある。

[0039]

マルチモード光ファイバ30及び光ファイバ31としては、ステップインデックス型光ファイバ、グレーテッドインデックス型光ファイバ、及び複合型光ファイバの何れでもよい。例えば、三菱電線工業株式会社製のステップインデックス型光ファイバを用いることができる。本例では、マルチモード光ファイバ30及び光ファイバ31は、ステップインデックス型光ファイバであり、マルチモード光ファイバ30は、クラッド径=125 μ m、コア径=50 μ m、NA=0.2、入射端面コートの透過率=99.5%以上であり、光ファイバ31は、クラッド径=60 μ m、コア径=50 μ m、NA=0.2である。

[0040]

一般に、赤外領域のレーザ光では、光ファイバのクラッド径を小さくすると伝 搬損失が増加する。このため、レーザ光の波長帯域に応じて好適なクラッド径が 決定されている。しかしながら、波長が短いほど伝搬損失は少なくなり、GaN 系半導体レーザから出射された波長405nmのレーザ光では、クラッドの厚み {(クラッド径-コア径)/2}を800nmの波長帯域の赤外光を伝搬させる 場合の1/2程度、通信用の1.5μmの波長帯域の赤外光を伝搬させる場合の 約1/4にしても、伝搬損失は殆ど増加しない。従って、クラッド径を60μm と小さくすることができる。

[0041]

但し、光ファイバ31のクラッド径は60 μ mには限定されない。従来のファイバ光源に使用されている光ファイバのクラッド径は125 μ mであるが、クラッド径が小さくなるほど焦点深度がより深くなるので、マルチモード光ファイバのクラッド径は80 μ m以下が好ましく、60 μ m以下がより好ましく、40 μ m以下が更に好ましい。一方、コア径は少なくとも3~4 μ m必要であることか

ら、光ファイバ31のクラッド径は10μm以上が好ましい。

[0042]

レーザモジュール 6 4 は、図11に示す合波レーザ光源(ファイバ光源)によって構成されている。この合波レーザ光源は、ヒートブロック10上に配列固定された複数(例えば、7個)のチップ状の横マルチモード又はシングルモードのGaN系半導体レーザLD1、LD2、LD3、LD4、LD5、LD6、及びLD7と、GaN系半導体レーザLD1~LD7の各々に対応して設けられたコリメータレンズ11、12、13、14、15、16、及び17と、1つの集光レンズ20と、1本のマルチモード光ファイバ30と、から構成されている。なお、半導体レーザの個数は7個には限定されない。例えば、クラッド径=60μm、コア径=50μm、NA=0、2のマルチモード光ファイバには、20個もの半導体レーザ光を入射することが可能であり、露光ヘッドの必要光量を実現して、且つ光ファイバ本数をより減らすことができる。

[0043]

GaN系半導体レーザLD1~LD7は、発振波長が総て共通(例えば、405nm)であり、最大出力も総て共通(例えば、マルチモードレーザでは100mW、シングルモードレーザでは30mW)である。なお、GaN系半導体レーザLD1~LD7としては、350nm~450nmの波長範囲で、上記の405nm以外の発振波長を備えるレーザを用いてもよい。

[0044]

上記の合波レーザ光源は、図12及び図13に示すように、他の光学要素と共に、上方が開口した箱状のパッケージ40内に収納されている。パッケージ40は、その開口を閉じるように作成されたパッケージ蓋41を備えており、脱気処理後に封止ガスを導入し、パッケージ40の開口をパッケージ蓋41で閉じることにより、パッケージ40とパッケージ蓋41とにより形成される閉空間(封止空間)内に上記合波レーザ光源が気密封止されている。

[0045]

パッケージ40の底面にはベース板42が固定されており、このベース板42 の上面には、前記ヒートブロック10と、集光レンズ20を保持する集光レンズ ホルダー45と、マルチモード光ファイバ30の入射端部を保持するファイバホルダー46とが取り付けられている。マルチモード光ファイバ30の出射端部は、パッケージ40の壁面に形成された開口からパッケージ外に引き出されている

[0046]

また、ヒートブロック10の側面にはコリメータレンズホルダー44が取り付けられており、コリメータレンズ11~17が保持されている。パッケージ40の横壁面には開口が形成され、この開口を通してGaN系半導体レーザLD1~LD7に駆動電流を供給する配線47がパッケージ外に引き出されている。

[0047]

なお、図13においては、図の煩雑化を避けるために、複数のGaN系半導体 レーザのうちGaN系半導体レーザLD7にのみ番号を付し、複数のコリメータ レンズのうちコリメータレンズ17にのみ番号を付している。

[0048]

図14は、上記コリメータレンズ11~17の取り付け部分の正面形状を示すものである。コリメータレンズ11~17の各々は、非球面を備えた円形レンズの光軸を含む領域を平行な平面で細長く切り取った形状に形成されている。この細長形状のコリメータレンズは、例えば、樹脂又は光学ガラスをモールド成形することによって形成することができる。コリメータレンズ11~17は、長さ方向がGaN系半導体レーザLD1~LD7の発光点の配列方向(図14の左右方向)と直交するように、上記発光点の配列方向に密接配置されている。

[0049]

一方、GaN系半導体レーザLD1~LD7としては、発光幅が2μmの活性層を備え、活性層と平行な方向、直角な方向の拡がり角が各々例えば10°、30°の状態で各々レーザビームB1~B7を発するレーザが用いられている。これらGaN系半導体レーザLD1~LD7は、活性層と平行な方向に発光点が1列に並ぶように配設されている。

[0050]

従って、各発光点から発せられたレーザビームB1~B7は、上述のように細

長形状の各コリメータレンズ11~17に対して、拡がり角度が大きい方向が長さ方向と一致し、拡がり角度が小さい方向が幅方向(長さ方向と直交する方向)と一致する状態で入射することになる。つまり、各コリメータレンズ11~17の幅が1.1mm、長さが4.6mmであり、それらに入射するレーザビームB1~B7の水平方向、垂直方向のビーム径は各々0.9mm、2.6mmである。また、コリメータレンズ11~17の各々は、焦点距離f₁=3mm、NA=0.6、レンズ配置ピッチ=1.25mmである。

[0051]

集光レンズ20は、非球面を備えた円形レンズの光軸を含む領域を平行な平面で細長く切り取って、コリメータレンズ $11\sim17$ の配列方向、つまり水平方向に長く、それと直角な方向に短い形状に形成されている。この集光レンズ20は、焦点距離 $f_2=23\,\mathrm{mm}$ 、NA=0.2である。この集光レンズ20も、例えば、樹脂又は光学ガラスをモールド成形することにより形成される。

[0052]

[露光装置の動作]

次に、上記露光装置の動作について説明する。

[0053]

スキャナ162の各露光ヘッド166において、ファイバアレイ光源66の合波レーザ光源を構成するGaN系半導体レーザLD1~LD7の各々から発散光状態で出射したレーザビームB1,B2,B3,B4,B5,B6,及びB7の各々は、対応するコリメータレンズ11~17によって平行光化される。平行光化されたレーザビームB1~B7は、集光レンズ20によって集光され、マルチモード光ファイバ30のコア30aの入射端面に収束する。

[0054]

本例では、コリメータレンズ11~17及び集光レンズ20によって集光光学系が構成され、その集光光学系とマルチモード光ファイバ30とによって合波光学系が構成されている。即ち、集光レンズ20によって上述のように集光されたレーザビームB1~B7が、このマルチモード光ファイバ30のコア30aに入射して光ファイバ内を伝搬し、1本のレーザビームBに合波されてマルチモード

光ファイバ30の出射端部に結合された光ファイバ31から出射する。

[0055]

各レーザモジュールにおいて、レーザビームB1~B7のマルチモード光ファイバ30への結合効率が0.85で、GaN系半導体レーザLD1~LD7の各出力が30mWの場合には、アレイ状に配列された光ファイバ31の各々について、出力180mW(=30mW×0.85×7)の合波レーザビームBを得ることができる。従って、6本の光ファイバ31がアレイ状に配列されたレーザ出射部68での出力は約1W(=180mW×6)である。

[0056]

ファイバアレイ光源66のレーザ出射部68には、この通り高輝度の発光点が 主走査方向に沿って一列に配列されている。単一の半導体レーザからのレーザ光 を1本の光ファイバに結合させる従来のファイバ光源は低出力であるため、多数 列配列しなければ所望の出力を得ることができなかったが、本例で使用する合波 レーザ光源は高出力であるため、少数列、例えば1列でも所望の出力を得ること ができる。

[0057]

例えば、半導体レーザと光ファイバを 1 対 1 で結合させた従来のファイバ光源では、通常、半導体レーザとしては出力 3 0 mW(ミリワット)程度のレーザが使用され、光ファイバとしてはコア径 5 0 μ m、クラッド径 1 2 5 μ m、NA(開口数) 0. 2 のマルチモード光ファイバが使用されているので、約 1 W(ワット)の出力を得ようとすれば、マルチモード光ファイバを 4 8 本(8 × 6)束ねなければならず、発光領域の面積は 0. 6 2 mm 2 (0. 6 7 5 mm × 0. 9 2 5 mm)であるから、レーザ出射部 6 8 での輝度は 1. 6 × 1 0 6 (W/m 2)、光ファイバ 1 本当 9 の輝度は 3. 2 × 1 0 6 (W/m 2) である。

[0058]

これに対して本例では、上述した通り、マルチモード光ファイバ6本で約1W の出力を得ることができ、レーザ出射部68での発光領域の面積は0.0081 mm^2 (0.325mm×0.025mm) であるから、レーザ出射部68での 輝度は123×10⁶ (W/ m^2) となり、従来に比べ約80倍の高輝度化を図る

ことができる。また、光ファイバ 1 本当りの輝度は 9.0×1.0^6 (W/m^2) であり、従来に比べ約2.8 倍の高輝度化を図ることができる。

[0059]

ここで、図15(A)及び(B)を参照して、従来の露光ヘッドと本例の露光 ヘッドとの焦点深度の違いについて説明する。従来の露光ヘッドのバンドル状ファイバ光源の発光領域の副走査方向の径は0.675mmであり、本例の露光ヘッドのファイバアレイ光源の発光領域の副走査方向の径は0.025mmである。図15(A)に示すように、従来の露光ヘッドでは、光源(バンドル状ファイバ光源)1の発光領域が大きいので、DMD3へ入射する光束の角度が大きくなり、結果として走査面5へ入射する光束の角度が大きくなる。このため、集光方向(ピント方向のずれ)に対してビーム径が太りやすい。

[0060]

一方、図15(B)に示すように、本例の露光ヘッドでは、ファイバアレイ光源66の発光領域の副走査方向の径が小さいので、レンズ系67を通過してDMD50へ入射する光束の角度が小さくなり、結果として走査面56へ入射する光束の角度が小さくなる。即ち、焦点深度が深くなる。この例では、発光領域の副走査方向の径は従来の約1/30倍になっており、略回折限界に相当する焦点深度を得ることができる。従って、微小スポットの露光に好適である。この焦点深度への効果は、露光ヘッドの必要光量が大きいほど顕著であり、有効である。この例では、露光ヘッドの必要光量が大きいほど顕著であり、有効である。この例では、露光面に投影された1画素サイズは10μm×10μmである。なお、DMDは反射型の空間光変調素子であるが、図15(A)及び(B)は、光学的な関係を説明するために展開図とした。

[0061]

露光パターンに応じた画像データが、DMD50に接続された図示しないコントローラに入力され、コントローラ内のフレームメモリに一旦記憶される。この画像データは、画像を構成する各画素の濃度を2値(ドットの記録の有無)で表したデータである。

[0062]

感光材料150を表面に吸着したステージ152は、図示しない駆動装置によ

り、ガイド158に沿ってゲート160の上流側から下流側に一定速度で移動される。ステージ152がゲート160下を通過する際に、ゲート160に取り付けられた検知センサ164により感光材料150の先端が検出されると、フレームメモリに記憶された画像データが複数ライン分ずつ順次読み出され、データ処理部で読み出された画像データに基づいて各露光ヘッド166毎に制御信号が生成される。そして、ミラー駆動制御部により、生成された制御信号に基づいて各露光ヘッド166毎にDMD50のマイクロミラーの各々がオンオフ制御される

[0063]

ファイバアレイ光源66からDMD50にレーザ光が照射されると、DMD50のマイクロミラーがオン状態のときに反射されたレーザ光は、レンズ系54、58により感光材料150の被露光面56上に結像される。このようにして、ファイバアレイ光源66から出射されたレーザ光が画素毎にオンオフされて、感光材料150がDMD50の使用画素数と略同数の画素単位(露光エリア168)で露光される。また、感光材料150がステージ152と共に一定速度で移動されることにより、感光材料150がスキャナ162によりステージ移動方向と反対の方向に副走査され、各露光ヘッド166毎に帯状の露光済み領域170が形成される。

[0064]

本実施の形態では、図5に示したような結像光学系51と、マイクロレンズアレイ55と、アパーチャアレイ59とを用いていることにより、以下の効果も得られる。

[0065]

すなわちこの構成においては、DMD50によりオン方向に反射した光による像が、レンズ系52,54からなる第1結像光学系により3倍に拡大される。この第1結像光学系を通過した光は、該第1結像光学系による結像位置に配されたマイクロレンズアレイ55の各マイクロレンズ55aによりDMD50の各画素に対応して集光され、アパーチャアレイ59の対応するアパーチャ59aを通過する。アパーチャ59を通過した光による像は、レンズ系57,58からなる第

2結像光学系によりさらに1.67倍に拡大された上で、被露光面56上に結像、投影される。つまり本実施の形態では、DMD50でオン方向に反射した光による像が、最終的に5倍(=3×1.67)に拡大して被露光面56上に結像、投影される。

[0066]

この結像光学系では、DMD50で反射した光による像が5倍に拡大されて被露光面56に投影されるので、全体の画像領域が広くなる。このとき、マイクロレンズアレイ55およびアパーチャアレイ59が配置されていなければ、図25(A)に示すように、被露光面56に投影される各ビームスポットBSの1画素サイズ(スポットサイズ)が露光エリア468のサイズに応じて大きなものとなり、露光エリア468のMTF(Modulation Transfer Function)特性、つまりは露光画像の鮮鋭度が低下する。

[0067]

これに対して、マイクロレンズアレイ55およびアパーチャアレイ59を配置した本実施の形態では、DMD50で反射した光は、マイクロレンズアレイ55の各マイクロレンズ55aによりDMD50の各画素に対応して集光される。これにより、図25(B)に示すように、露光エリアが拡大された場合でも、各ビームスポットBSのスポットサイズを所望の大きさ(例えば、10μm×10μm)に縮小することができ、MTF特性の低下を防止して高精細な露光を行うことができる。なお、露光エリア468が傾いているのは、画素間の隙間を無くす為にDMD50を傾けて配置しているからである。

[0068]

また、マイクロレンズ55aの収差によるビームの太りがあっても、アパーチャ59aによって被露光面56上でのスポットサイズが一定の大きさになるようにビームを整形することができると共に、各画素に対応して設けられたアパーチャ59aを通過させることにより、隣接する画素間でのクロストークを防止することができる。

[0069]

次に、結像光学系51について図5を参照してさらに詳しく説明する。第1の

結像光学系を構成するレンズ系 5 2、 5 4 の焦点距離をそれぞれ f 1、 f 2 とし、第 2 の結像光学系を構成するレンズ系 5 7、 5 8 の焦点距離をそれぞれ f 3、 f 4 とすると、前述した通り f 2 = 3 · f 1、 f 4 = 1. 6 7 · f 3 である。また本例において DMD 5 0 のマイクロミラーのピッチは 1 3. 7 μ m であるので、第 1 の結像光学系による結像位置では、4 1. 4 μ m の画素間隔で DMD 5 0 による画像が結像される。ここでは、第 1 の結像光学系の倍率を比較的小さい3 倍に設定しているので、その歪曲収差は比較的小さいものとなり、そこで上記 DMD 5 0 による画像の画素間隔誤差は 0. 5 μ m 以内に抑えられている。

[0070]

マイクロレンズアレイ55は、上記の画素間隔に対応させてマイクロレンズ55aの配置ピッチが41.4μmのものが用いられて、第1の結像光学系による結像位置に配設されている。本例では一例として、マイクロレンズ55aの焦点距離は188μmであり、第1の結像光学系からの光はこのマイクロレンズ55aによって、ビーム径2.3μmに集光される。上述の通りマイクロレンズ55aの配置ピッチが41.4μmであると、第1の結像光学系からの光のマイクロレンズ555aへの入射位置が1μmずれただけでも、消光比は1:約40に悪化する。

[0071]

したがって、第1の結像光学系の歪曲収差が大きくて、像のピッチ精度が低いと、消光比が悪化することになる。また、結像光学系からの光ビームに収差があると、DMD50による像にボケが生じるとともに、同様に消光比も悪化する。本実施の形態では、前述した通り第1の結像光学系の倍率を比較的小さい3倍としていることにより、その歪曲収差が小さく抑えられ、上記問題の発生を防止可能となっている。

[0072]

一方、レンズ系 5.7、5.8 からなる第 2.0 結像光学系の倍率も、比較的小さい 1.6.7 倍とされているので、マイクロレンズ 5.5 2.0 集光位置でのビーム径が上述のように 2.3 2.0 μ m と比較的大きくなっていても、被露光面 2.5

像を露光することができる。このように、マイクロレンズ55aの集光位置での ビーム径が比較的大きくてもよいのであれば、結像光学系の許容誤差が大きくな り、その設計が容易化される。

[0073]

例えば、第2の結像光学系だけで5倍の倍率を得ようとすると、被露光面56上でのビーム径を約4 μ mにする場合には、マイクロレンズ55aの集光位置でのビーム径は0.8 μ mと非常に小さくする必要がある。そのような結像光学系は許容誤差が小さく、設計が困難なものとなる。

[0074]

なお、上述した第1の結像光学系の倍率を比較的小さく設定することは、この第1の結像光学系のNA(開口数)がより大である場合ほど効果的である。以下その点について、図26と図27を参照して説明する。図26は、第1の結像光学系を構成するレンズ系52、54と、マイクロレンズアレイ55のマイクロレンズ55aを概略的に示している。また同図中の50Mは、DMD50の1つのマイクロミラーを示している。

[0075]

また図27は、1つのマイクロレンズ55aに入射する光ビームの光量分布を示しているが、ここに直線で示すように光ビームの光量分布の拡がりが少なくなっていれば、あるマイクロレンズ55aに対して、それに対応するマイクロミラー50M以外のマイクロミラー(通常は隣接するマイクロミラー)からの光ビームが入射することがなく、大きな消光比が得られる。そのようにするためには、第1の結像光学系のNAを大きくすればよい。それに対して第1の結像光学系のNAが小さい場合は、1つのマイクロレンズ55aに入射する光ビームの光量分布が図27に破線で示すように拡がってしまうので、マイクロレンズ55aの前に、隣接するマイクロミラーからの光を遮蔽する遮蔽部材Sを配置する等の処置が必要になる。

[0076]

上記の観点からは、第1の結像光学系としてNAの大きな光学系を採用するのが好ましいが、そのようにNAの大きい結像光学系で低収差を実現するのは、N

Aが小さい場合と比べてより困難である。そこで、第2の結像光学系と倍率を分け合って、該第1の結像光学系の倍率を比較的小さくし、前述の歪曲収差を低く抑えることができれば、第1の結像光学系としてよりNAの大きな光学系も採用可能となり、消光比を大きく確保する上で有利となる。

[0077]

なお一般的には、第1の結像光学系のNAが0.2の場合、マイクロレンズ55aの上のエアリーディスク半径は3μmであり、これよりもNAを小さくしてエアリーディスク半径を大きくするのは好ましくない。したがって、第1の結像光学系のNAが0.2以上の場合に本発明を適用すれば、低収差を実現する上で特に好ましいと言える。

[0078]

なお本実施の形態では、図16(A)及び(B)に示すように、DMD50には、主走査方向にマイクロミラーが1024個配列されたマイクロミラー列が副走査方向に756組配列されているが、本例では、コントローラにより一部のマイクロミラー列(例えば、1024個×300列)だけが駆動するように制御がなされる。

[0079]

図16(A)に示すように、DMD50の中央部に配置されたマイクロミラー列を使用してもよく、図16(B)に示すように、DMD50の端部に配置されたマイクロミラー列を使用してもよい。また、一部のマイクロミラーに欠陥が発生した場合は、欠陥が発生していないマイクロミラー列を使用するなど、状況に応じて使用するマイクロミラー列を適宜変更してもよい。

[0080]

DMD50のデータ処理速度には限界があり、使用する画素数に比例して1ライン当りの変調速度が決定されるので、一部のマイクロミラー列だけを使用することで1ライン当りの変調速度が速くなる。一方、連続的に露光ヘッドを露光面に対して相対移動させる露光方式の場合には、副走査方向の画素を全部使用する必要はない。

[0081]

例えば、600組のマイクロミラー列の内、300組だけ使用する場合には、600組全部使用する場合と比較すると1ライン当り2倍速く変調することができる。また、600組のマイクロミラー列の内、200組だけ使用する場合には、600組全部使用する場合と比較すると1ライン当り3倍速く変調することができる。即ち、副走査方向に500mmの領域を17秒で露光できる。更に、100組だけ使用する場合には、1ライン当り6倍速く変調することができる。即ち、副走査方向に500mmの領域を9秒で露光できる。

[0082]

使用するマイクロミラー列の数、即ち、副走査方向に配列されたマイクロミラーの個数は、10以上で且つ200以下が好ましく、10以上で且つ100以下がより好ましい。1 画素に相当するマイクロミラー1 個当りの面積は 15μ m× 15μ mであるから、DMD 50の使用領域に換算すると、12 mm× 150μ m以上で且つ12 mm× 3 mm以下の領域が好ましく、12 mm× 150μ m以上で且つ12 mm× 3 mm以下の領域がより好ましい。

[0083]

使用するマイクロミラー列の数が上記範囲にあれば、図17(A)及び(B)に示すように、ファイバアレイ光源66から出射されたレーザ光をレンズ系67で略平行光化して、DMD50に照射することができる。DMD50によりレーザ光を照射する照射領域は、DMD50の使用領域と一致することが好ましい。照射領域が使用領域よりも広いとレーザ光の利用効率が低下する。

[0084]

一方、DMD 5 0上に集光させる光ビームの副走査方向の径を、レンズ系 6 7 により副走査方向に配列されたマイクロミラーの個数に応じて小さくする必要があるが、使用するマイクロミラー列の数が 1 0 未満であると、DMD 5 0 に入射する光束の角度が大きくなり、走査面 5 6 における光ビームの焦点深度が浅くなるので好ましくない。また、使用するマイクロミラー列の数が 2 0 0 以下が変調速度の観点から好ましい。なお、DMDは反射型の空間光変調素子であるが、図 1 7 (A) 及び (B) は、光学的な関係を説明するために展開図とした。

[0085]

スキャナ162による感光材料150の副走査が終了し、検知センサ164で 感光材料150の後端が検出されると、ステージ152は、図示しない駆動装置 により、ガイド158に沿ってゲート160の最上流側にある原点に復帰し、再 度、ガイド158に沿ってゲート160の上流側から下流側に一定速度で移動さ れる。

[0086]

以上説明した通り、本例の露光装置は、主走査方向にマイクロミラーが1024個配列されたマイクロミラー列が、副走査方向に756組配列されてなるDMDを備えているが、コントローラにより一部のマイクロミラー列だけが駆動されるように制御するので、全部のマイクロミラー列を駆動する場合に比べて、1ライン当りの変調速度が速くなる。これにより高速での露光が可能になる。

[0087]

また、DMDを照明する光源に、合波レーザ光源の光ファイバの出射端部をアレイ状に配列した高輝度のファイバアレイ光源を用いているので、高出力で且つ深い焦点深度を備えた露光装置を実現することができる。更に、各ファイバ光源の出力が大きくなることで、所望の出力を得るために必要なファイバ光源数が少なくなり、露光装置の低コスト化が図られる。

[0088]

特に本例では、光ファイバの出射端のクラッド径を入射端のクラッド径よりも小さくしているので、発光部径がより小さくなり、ファイバアレイ光源の高輝度化が図られる。これにより、より深い焦点深度を備えた露光装置を実現することができる。例えば、ビーム径1μm以下、解像度0.1μm以下の超高解像度露光の場合にも、深い焦点深度を得ることができ、高速且つ高精細な露光が可能となる。従って、高解像度が必要とされる薄膜トランジスタ(TFT)の露光工程に好適である。

[0089]

「他の空間光変調素子]

上記の例では、DMDのマイクロミラーを部分的に駆動する例について説明したが、所定方向に対応する方向の長さが前記所定方向と交差する方向の長さより

長い基板上に、各々制御信号に応じて反射面の角度が変更可能な多数のマイクロミラーが2次元状に配列された細長いDMDを用いても、反射面の角度を制御するマイクロミラーの個数が少なくなるので、同様に変調速度を速くすることができる。

[0090]

上記の例では、空間光変調素子としてDMDを備えた露光ヘッドについて説明したが、例えば、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) タイプの空間光変調素子 (SLM; Spacial Light Modulator) や、電気光学効果により透過光を変調する光学素子 (PLZT素子)や液晶光シャッタ (FLC)等、MEMSタイプ以外の空間光変調素子を用いる場合にも、本発明は適用可能である。

[0091]

なお、MEMSとは、IC製造プロセスを基盤としたマイクロマシニング技術によるマイクロサイズのセンサ、アクチュエータ、そして制御回路を集積化した 微細システムの総称であり、MEMSタイプの空間光変調素子とは、静電気力を 利用した電気機械動作により駆動される空間光変調素子を意味している。

[0092]

[他の露光方式]

図18に示すように、上記例と同様に、スキャナ162によるX方向への1回の走査で感光材料150の全面を露光してもよく、図19(A)及び(B)に示すように、スキャナ162により感光材料150をX方向へ走査した後、スキャナ162をY方向に1ステップ移動し、X方向へ走査を行うというように、走査と移動を繰り返して、複数回の走査で感光材料150の全面を露光するようにしてもよい。なお、この例では、スキャナ162は18個の露光ヘッド166を備えている。

[0093]

[他のレーザ装置(光源)]

上記の例では、合波レーザ光源を複数備えたファイバアレイ光源を用いる例に ついて説明したが、レーザ装置は、合波レーザ光源をアレイ化したファイバアレ イ光源には限定されない。例えば、1個の発光点を有する単一の半導体レーザか ら入射されたレーザ光を出射する1本の光ファイバを備えたファイバ光源をアレイ化したファイバアレイ光源を用いることができる。

[0094]

また、複数の発光点を備えた光源としては、例えば、図20に示すように、ヒートブロック100上に、複数(例えば、7個)のチップ状の半導体レーザLD1~LD7を配列したレーザアレイを用いることができる。また、図21(A)に示す、複数(例えば、5個)の発光点110aが所定方向に配列されたチップ状のマルチキャビティレーザ110が知られている。マルチキャビティレーザ110は、チップ状の半導体レーザを配列する場合と比べ、発光点を位置精度良く配列できるので、各発光点から出射されるレーザビームを合波し易い。但し、発光点が多くなるとレーザ製造時にマルチキャビティレーザ110に撓みが発生し易くなるため、発光点110aの個数は5個以下とするのが好ましい。

[0095]

本例の露光ヘッドでは、このマルチキャビティレーザ110や、図21(B)に示すように、ヒートブロック100上に、複数のマルチキヤビティレーザ11 0が各チップの発光点110aの配列方向と同じ方向に配列されたマルチキャビティレーザアレイを、レーザ装置(光源)として用いることができる。

[0096]

また、合波レーザ光源は、複数のチップ状の半導体レーザから出射されたレーザ光を合波するものには限定されない。例えば、図22に示すように、複数(例えば、3個)の発光点110aを有するチップ状のマルチキャビティレーザ110を備えた合波レーザ光源を用いることができる。この合波レーザ光源は、マルチキャビティレーザ110と、1本のマルチモード光ファイバ130と、集光レンズ120と、を備えて構成されている。マルチキャビティレーザ110は、例えば、発振波長が405nmのGaN系レーザダイオードで構成することができる。

[0097]

上記の構成では、マルチキャビティレーザ110の複数の発光点110aの各々から出射したレーザビームBの各々は、集光レンズ120によって集光され、

マルチモード光ファイバ130のコア130aに入射する。コア130aに入射 したレーザ光は、光ファイバ内を伝搬し、1本に合波されて出射する。

[0098]

マルチキャビテイレーザ110の複数の発光点110aを、上記マルチモード 光ファイバ130のコア径と略等しい幅内に並設すると共に、集光レンズ120 として、マルチモード光ファイバ130のコア径と略等しい焦点距離の凸レンズ や、マルチキャビティレーザ110からの出射ビームをその活性層に垂直な面内 のみでコリメートするロッドレンズを用いることにより、レーザビームBのマル チモード光ファイバ130への結合効率を上げることができる。

[0099]

また、図23に示すように、複数(例えば、3個)の発光点を備えたマルチキャビティレーザ110を用い、ヒートブロック111上に複数(例えば、9個)のマルチキャビティレーザ110が互いに等間隔で配列されたレーザアレイ140を備えた合波レーザ光源を用いることができる。複数のマルチキャビティレーザ110は、各チップの発光点110aの配列方向と同じ方向に配列されて固定されている。

[0100]

この合波レーザ光源は、レーザアレイ140と、各マルチキヤピティレーザ110に対応させて配置した複数のレンズアレイ114と、レーザアレイ140と複数のレンズアレイ114と、ローザアレイ140と複数のレンズアレイ114との間に配置された1本のロッドレンズ113と、1本のマルチモード光ファイバ130と、集光レンズ120と、を備えて構成されている。レンズアレイ114は、マルチキヤピティレーザ110の発光点に対応した複数のマイクロレンズを備えている。

[0101]

上記の構成では、複数のマルチキヤビティレーザ110の複数の発光点10aの各々から出射したレーザビームBの各々は、ロッドレンズ113により所定方向に集光された後、レンズアレイ114の各マイクロレンズにより平行光化される。平行光化されたレーザビームLは、集光レンズ120によって集光され、マルチモード光フアイバ130のコア130aに入射する。コア130aに入射し

たレーザ光は、光フアイバ内を伝搬し、1本に合波されて出射する。

[0102]

更に他の合波レーザ光源の例を示す。この合波レーザ光源は、図24(A)及び(B)に示すように、略矩形状のヒートブロック180上に光軸方向の断面が L字状のヒートブロック182が搭載され、2つのヒートブロック間に収納空間 が形成されている。L字状のヒートブロック182の上面には、複数の発光点(例えば、5個)がアレイ状に配列された複数(例えば、2個)のマルチキャビティレーザ110が、各チップの発光点110aの配列方向と同じ方向に等間隔で配列されて固定されている。

[0103]

略矩形状のヒートブロック180には凹部が形成されており、ヒートブロック180の空間側上面には、複数の発光点(例えば、5個)がアレイ状に配列された複数(例えば、2個)のマルチキャビティレーザ110が、その発光点がヒートブロック182の上面に配置されたレーザチップの発光点と同じ鉛直面上に位置するように配置されている。

[0104]

マルチキャビティレーザ110のレーザ光出射側には、各チップの発光点110aに対応してコリメートレンズが配列されたコリメートレンズアレイ184が配置されている。コリメートレンズアレイ184は、各コリメートレンズの長さ方向とレーザビームの拡がり角が大きい方向(逮軸方向)とが一致し、各コリメートレンズの幅方向が拡がり角が小さい方向(遅軸方向)と一致するように配置されている。このように、コリメートレンズをアレイ化して一体化することで、レーザ光の空間利用効率が向上し合波レーザ光源の高出力化が図られると共に、部品点数が減少し低コスト化することができる。

[0105]

また、コリメートレンズアレイ184のレーザ光出射側には、1本のマルチモード光ファイバ130と、このマルチモード光ファイバ130の入射端にレーザビームを集光して結合する集光レンズ120と、が配置されている。

[0106]

上記の構成では、レーザブロック180、182上に配置された複数のマルチキヤビティレーザ110の複数の発光点10aの各々から出射したレーザビームBの各々は、コリメートレンズアレイ184により平行光化され、集光レンズ120によって集光されて、マルチモード光フアイバ130のコア130aに入射する。コア130aに入射したレーザ光は、光フアイバ内を伝搬し、1本に合波されて出射する。

[0107]

この合波レーザ光源は、上記の通り、マルチキャビティレーザの多段配置とコリメートレンズのアレイ化とにより、特に高出力化を図ることができる。この合波レーザ光源を用いることにより、より高輝度なファイバアレイ光源やバンドルファイバ光源を構成することができるので、露光装置のレーザ光源を構成するファイバ光源として特に好適である。

[0108]

なお、上記の各合波レーザ光源をケーシング内に収納し、マルチモード光ファイバ130の出射端部をそのケーシングから引き出したレーザモジュールを構成することができる。

[0109]

また、上記の例では、合波レーザ光源のマルチモード光ファイバの出射端に、コア径がマルチモード光ファイバと同一で且つクラッド径がマルチモード光ファイバより小さい他の光ファイバを結合してファイバアレイ光源の高輝度化を図る例について説明したが、例えば、クラッド径が125μm、80μm、60μm等のマルチモード光ファイバを、出射端に他の光ファイバを結合せずに使用してもよい。

[0110]

以上、画像露光装置として形成された実施の形態について説明したが、本発明はこの種の画像露光装置のみならず、その他例えば、スクリーンに画像を投影表示するプロジェクタ等に対しても適用可能であり、そのような場合にも前述した本発明の効果を同様に奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態による露光装置の外観を示す斜視図 【図2】

図1の露光装置のスキャナの構成を示す斜視図 【図3】

(A) は感光材料に形成される露光済み領域を示す平面図、(B) は各露光へッドによる露光エリアの配列を示す図

【図4】

図1の露光装置の露光ヘッドの概略構成を示す斜視図 【図5】

図4に示す露光ヘッドの構成を示す光軸に沿った副走査方向の断面図 【図6】

デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)の構成を示す部分拡大図 【図7】

(A) 及び(B) はDMDの動作を説明するための説明図【図8】

(A) 及び(B) は、DMDを傾斜配置しない場合と傾斜配置する場合とで、 露光ビームの配置及び走査線を比較して示す平面図

【図9】

(A) はファイバアレイ光源の構成を示す斜視図、(B) は(A) の部分拡大図、(C) 及び(D) はレーザ出射部における発光点の配列を示す平面図【図10】

マルチモード光ファイバの構成を示す図

【図11】

合波レーザ光源の構成を示す平面図

【図12】

レーザモジュールの構成を示す平面図

【図13】

図12に示すレーザモジュールの構成を示す側面図

【図14】

図12に示すレーザモジュールの構成を示す部分側面図

【図15】

(A) 及び(B) は、従来の露光装置における焦点深度と図1の露光装置における焦点深度との相違を示す光軸に沿った断面図

【図16】

(A) 及び(B) は、DMDの使用領域の例を示す図

【図17】

(A) はDMDの使用領域が適正である場合の側面図、(B) は(A) の光軸に沿った副走査方向の断面図

【図18】

スキャナによる1回の走査で感光材料を露光する露光方式を説明するための平 面図

【図19】

(A) 及び(B) はスキャナによる複数回の走査で感光材料を露光する露光方式を説明するための平面図

【図20】

レーザアレイの構成を示す斜視図

【図21】

(A) はマルチキャビティレーザの構成を示す斜視図、(B) は(A) に示す マルチキャビティレーザをアレイ状に配列したマルチキャビティレーザアレイの 斜視図

【図22】

合波レーザ光源の他の構成を示す平面図

【図23】

合波レーザ光源の他の構成を示す平面図

【図24】

(A)は合波レーザ光源の他の構成を示す平面図、(B)は(A)の光軸に沿った断面図

【図25】

(A) はマイクロレンズアレイ等を使用しない場合に被露光面に投影される光像を示す概略図、(B) はマイクロレンズアレイ等を使用した場合に被露光面に投影される光像を示す概略図

【図26】

図1の露光装置に用いられた光学系の一部を示す側面図

【図27】

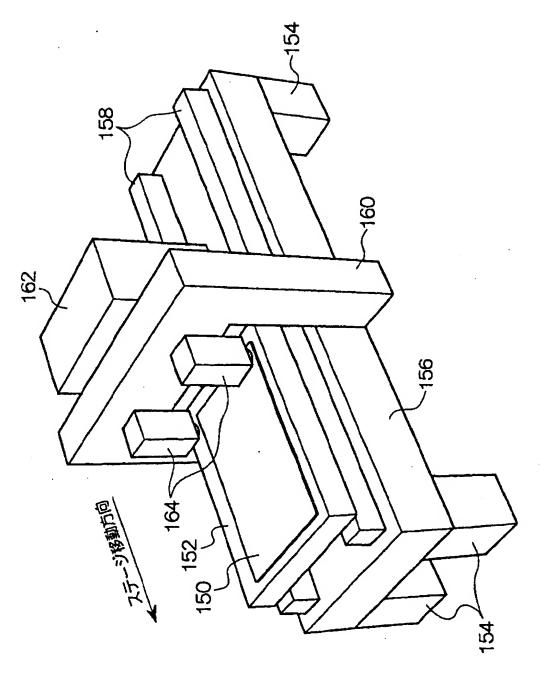
図26の光学系を経てマイクロレンズアレイに入射する光ビームの光量分布を 説明する図

【符号の説明】

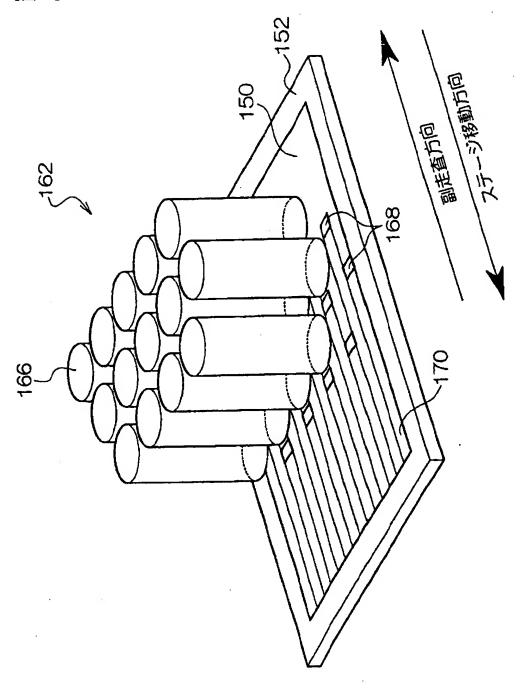
- LD1~LD7 GaN系半導体レーザ
- 30、31 マルチモード光ファイバ
- 50 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- 51 拡大結像光学系
- 53、54 第1結像光学系のレンズ
- 55 マイクロレンズアレイ
- 57、68 第2結像光学系のレンズ
- 59 アパーチャアレイ
- 64 レーザモジュール
- 66 ファイバアレイ光源
- 68 レーザ出射部
- 150 感光材料
- 152 ステージ
- 162 スキャナ
- 166 露光ヘッド
- 168 露光エリア
- 170 露光済み領域

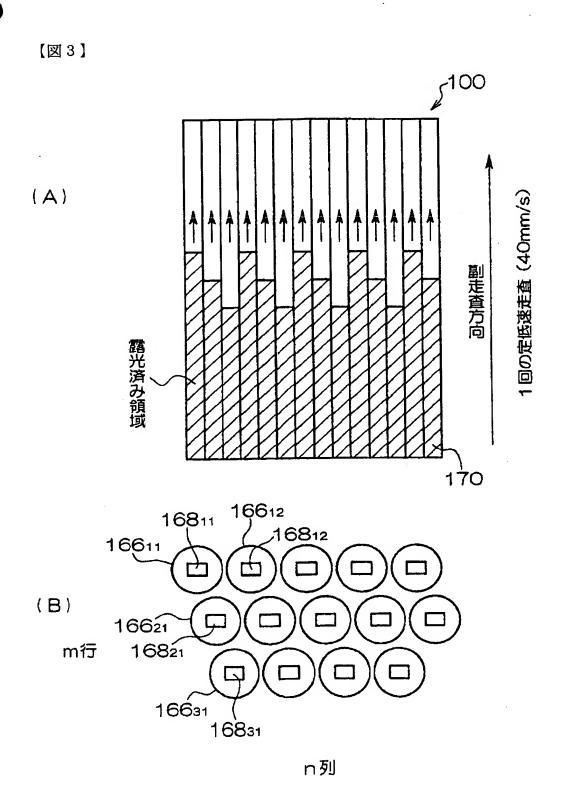
【書類名】 図面

【図1】

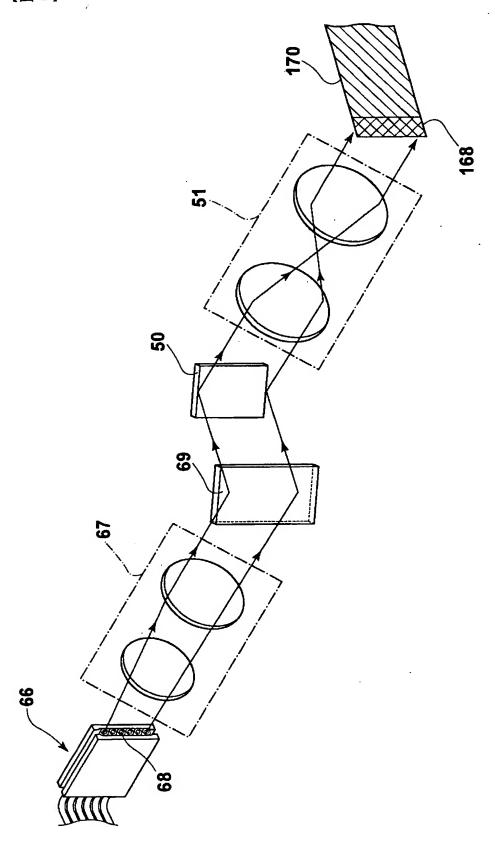


【図2】

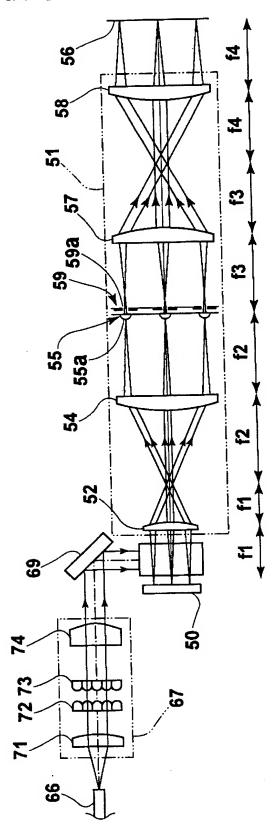




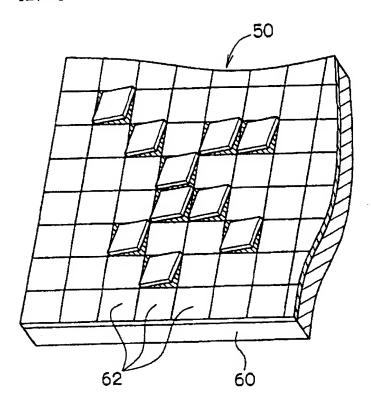
【図4】



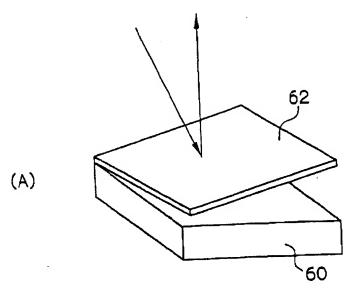
【図5】

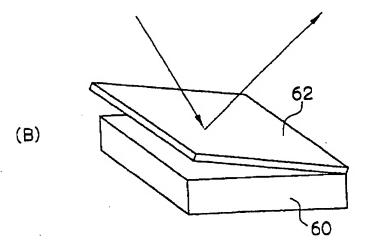


【図6】

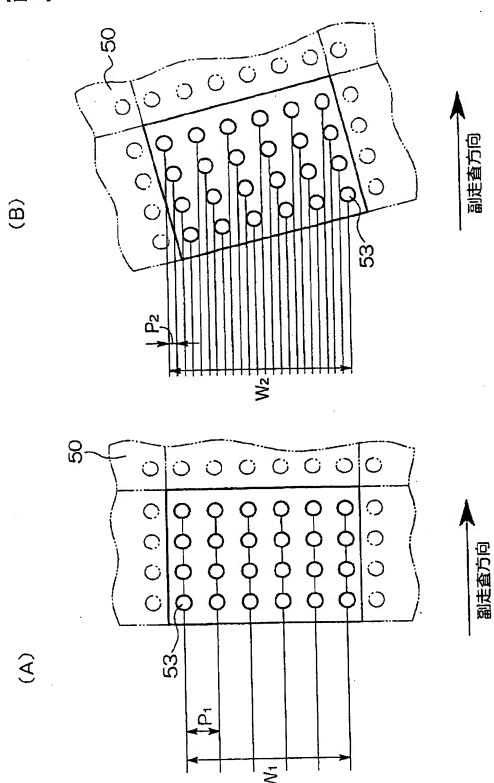


【図7】

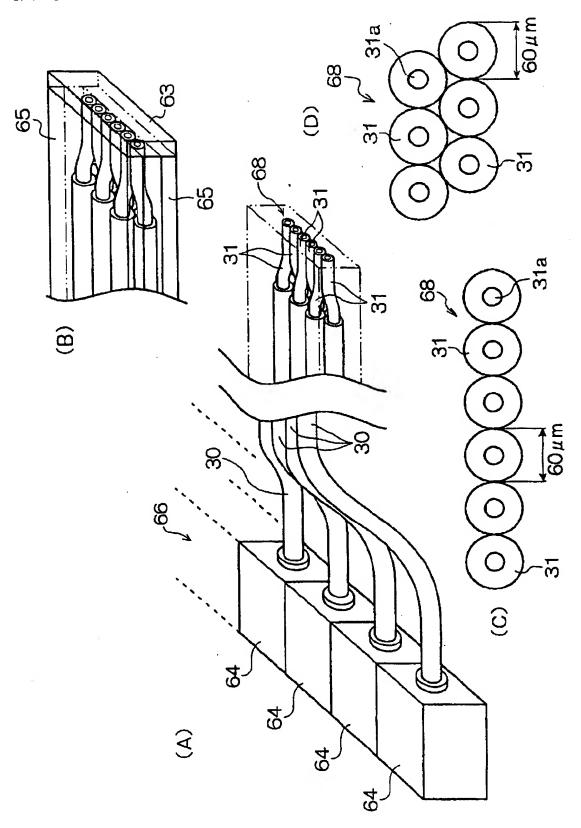




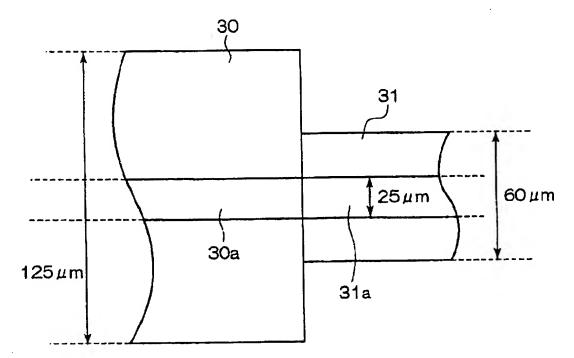
【図8】



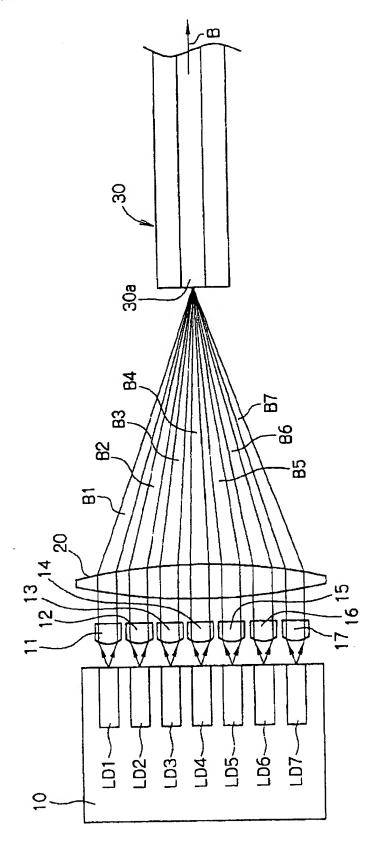
【図9】



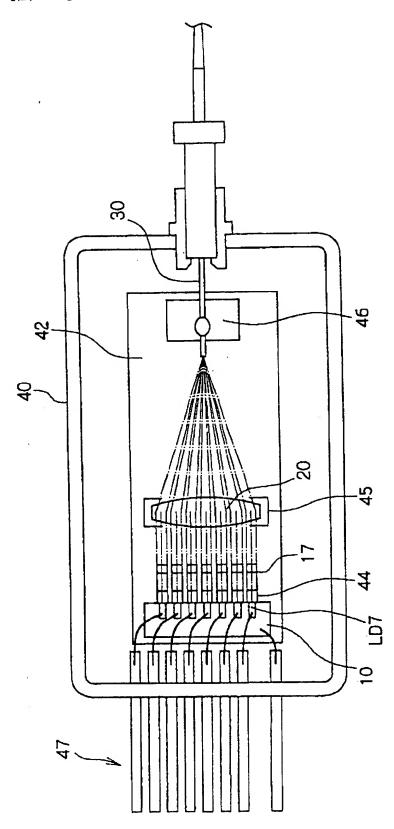
【図10】



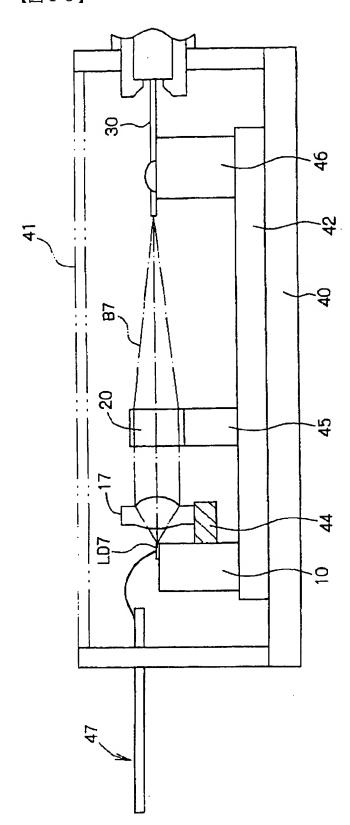
【図11】



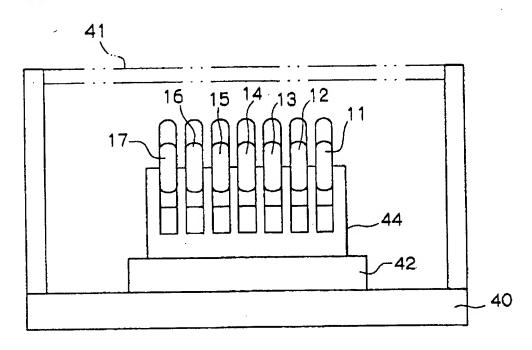
【図12】



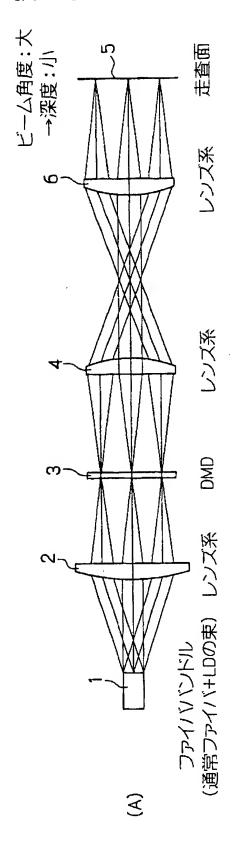
【図13】

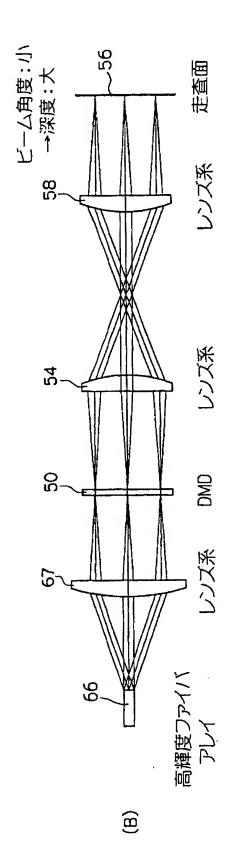


【図14】

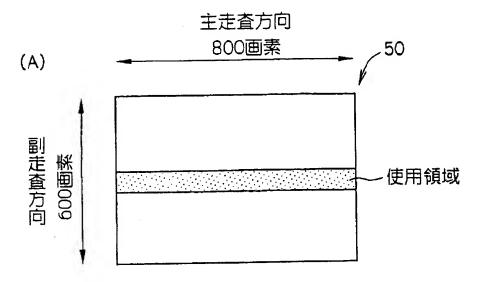


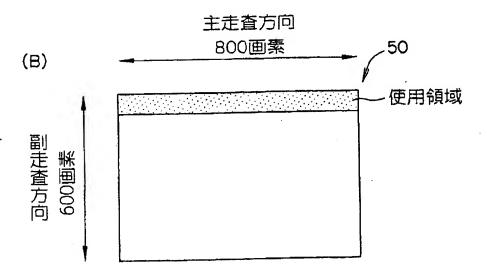
【図15】



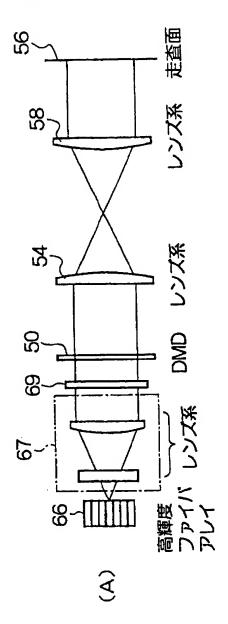


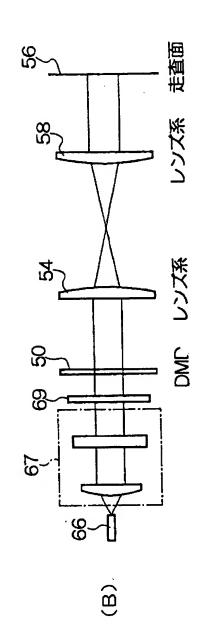
【図16】



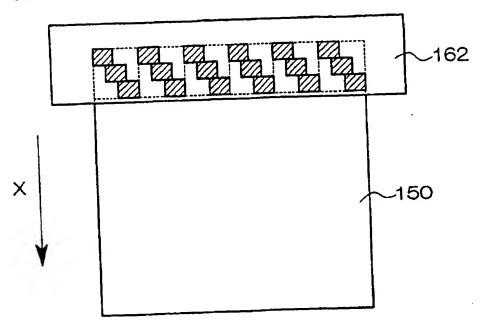


【図17】

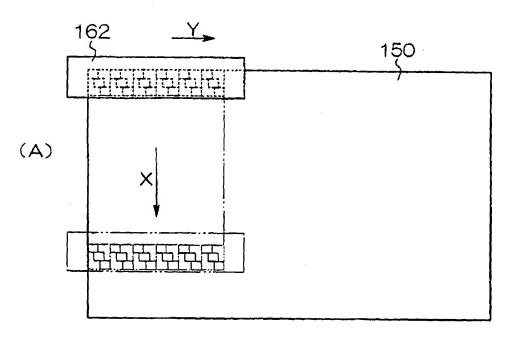


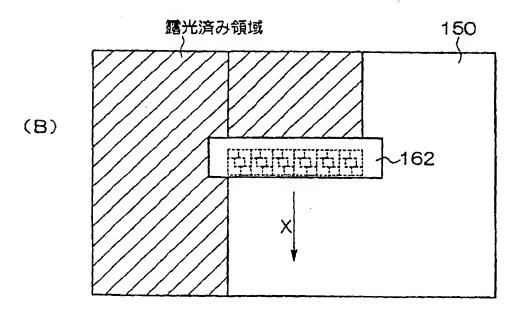


【図18】

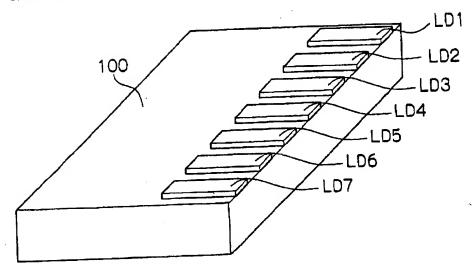


【図19】

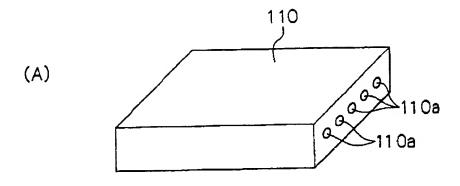


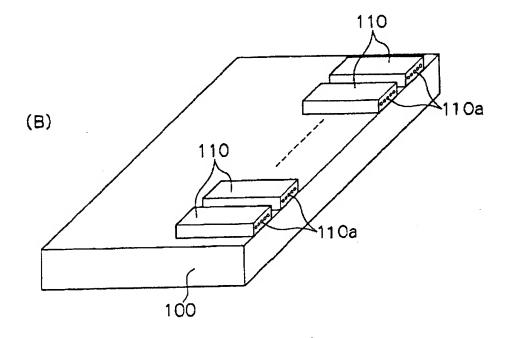


[図20]

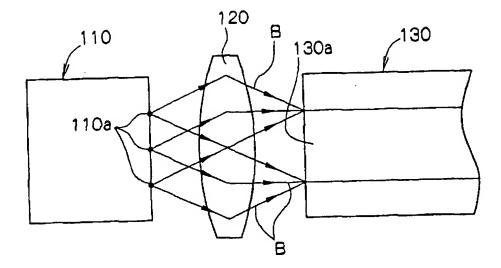


【図21】

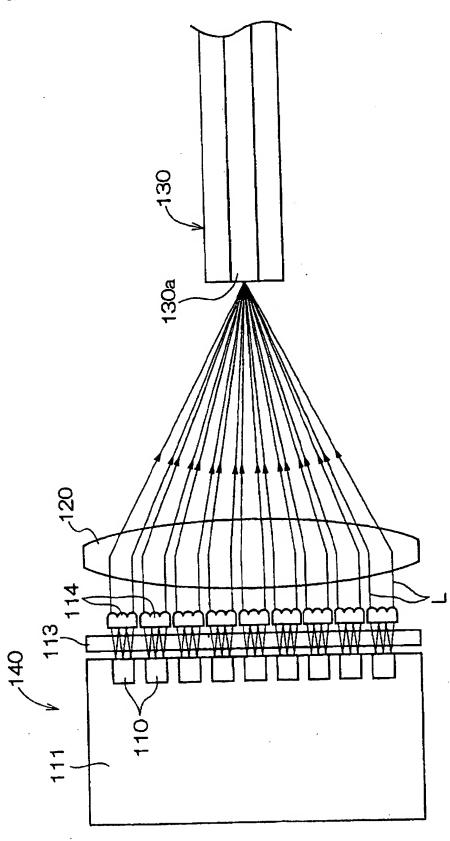




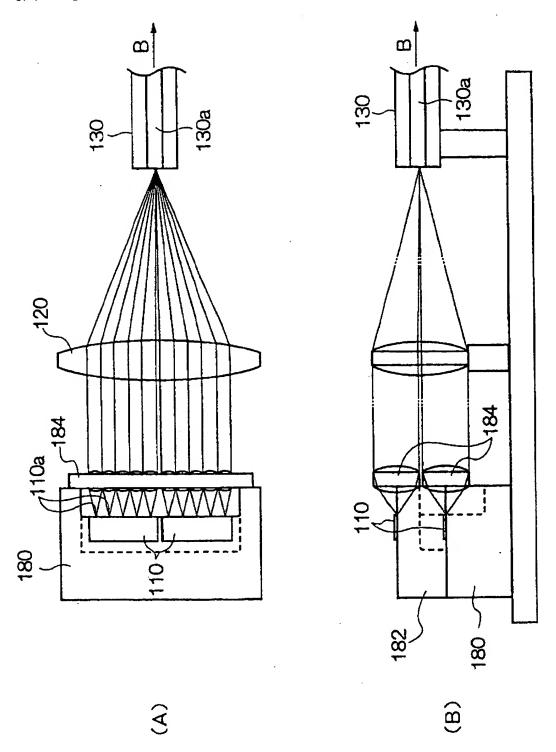
【図22】



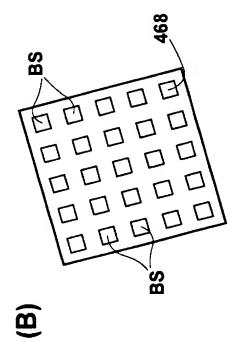
【図23】

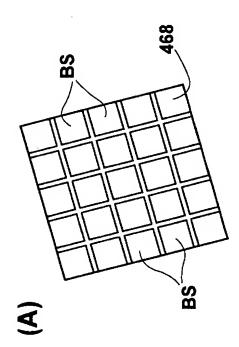


【図24】

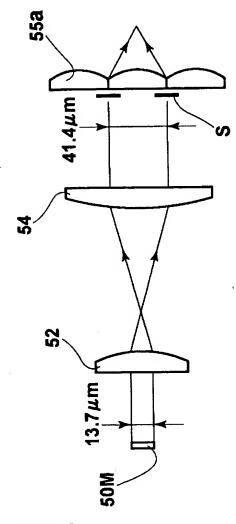


【図25】

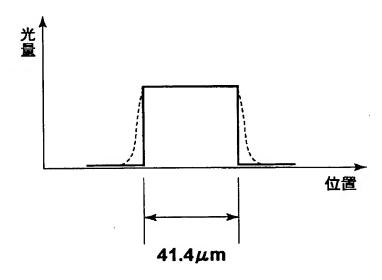




【図26】



【図27]



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 第1および第2の結像光学系とマイクロレンズアレイとを組み合わせてなる拡大結像光学系を備えた画像形成装置において、結像光学系の歪曲収差による消光比低下を防止し、光学系の設計を容易化する。

【解決手段】 空間光変調素子50と、この空間光変調素子50で変調された 光の光路に配置された例えばレンズ系52,54からなる第1の結像光学系と、 空間光変調素子50の各画素部にそれぞれ対応するマイクロレンズ55aがアレ イ状に配されてなり、第1の結像光学系による結像面に配置されたマイクロレン ズアレイ55と、このマイクロレンズアレイ55を通過した光の光路に配置され て、変調された光による像を所定の面上に結像する例えばレンズ系57,58か らなる第2の結像光学系とを備えてなる画像形成装置において、第1および第2 の結像光学系を、それぞれ1倍を超える倍率で像を結ぶ拡大結像光学系とする。

【選択図】

図 5

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-287631

受付番号 50201471405

書類名特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成14年10月 8日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年 9月30日

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼210番地

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100073184

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横

浜KSビル 7階

【氏名又は名称】 柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】 100090468

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横

浜KSビル 7階

【氏名又は名称】 佐久間 剛

出願人履歴情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名 富士写真フイルム株式会社